

证券代码：600183

证券简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202211

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
会议召开方式	上证路演中心网络文字互动
时间	2022年11月7日上午10:00-11:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：刘述峰先生 董事、总经理：陈仁喜先生 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：何自强先生 独立董事：储小平先生
投资者关系活动主要内容介绍	1. 可以请领导介绍公司各项业务经营状况吗 答： 您好！今年面临宏观环境的巨大挑战，覆铜板行业经营两端承压，同时，还面临能源价格高企的局面，公司一如既往地聚焦主业，围绕主业做强做大，努力克服各种不利因素，针对表现不一的市场情况，公司会去做一些针对性的抢单动作，精准控价采取一些积极的市场策略，抓住一些相对较好的市场领域，比如新能源汽车、能源类、高端消费类、服务器等市场，同时也持续在一些新的高端市场做产品认证并陆续获得突破，在拼抢存量订单的同时，也去开发获得新的增量市场。通过降成本、提升管控效率，开发新的增量市场，争取取得相对较好的经营结果。谢谢关注。

投资者关系活
动主要内容介
绍

2. 请问公司当前各个厂区的产能、产能利用率和良率情况怎么样？

答：您好！公司覆铜板的产能1亿多平方米，目前满负荷生产，良率99%以上。谢谢关注。

3. 可以请领导介绍公司高端产品的业务布局吗，包括哪几大类以及当前进展，以及明年规划？谢谢！

答：您好！公司大约在十几年前就在封装基板用基板材料方面做了相关技术布局，对标该领域内的国际标杆企业，覆盖了不同材料技术路线，涵盖载带、LED灯、存储、CPU等，从低到高全系列布局。不同封装形式对材料的要求不同，我们已在Wire Bond类封装基板产品大批量应用，主要应用于传感器、卡类、射频、摄像头、指纹识别、存储类产品领域。同时已在更高端的以FC-CSP、FC-BGA封装为代表的AP、CPU、GPU、AI类产品进行开发和应用。目前已开发出各个级别应用的多种基板材料和积层胶膜。

针对目前覆铜板材料在Mini LED领域的应用情况，我们有不同的产品供应。首先是目前市场某著名终端的新品（32寸以下屏相关产品），公司在两年前跟终端一起做针对性前期技术开发，是一款全新的材料，这款材料的生产难度高，对基材的杂物控制及涨缩等指标要求都非常高，在生产工艺控制上达到封装级别的要求，这是我们针对终端客户独家开发的，是目前Mini LED背光板白色基材的最高水平材料。这款产品已在市场发布并已大批量生产。相对于其它应用，Mini LED TV、110英寸以上的直显等不同应用领域的mini-LED背光板，公司均有中高TG无卤材料及HDI材料不同的高品质产品应对。

汽车领域一直是公司的核心和具有竞争力的，在十数年前就切入，在燃油车时代占据了非常大的市场，我们已认证进入全球重要的tier 1汽车零部件厂商，并且有稳定的批量订单，跟各大汽

	<p>车终端都有深入合作。新能源汽车时代，在深厚积累的基础上，无论是日韩系、欧美系，还是国内新势力造车，有相关的市场布局 and 拓展。</p> <p>高频高速市场围绕 5G 基站更多的是后续的应用，无论是技术储备，还是产能匹配上，我们做了非常多的应用布局。谢谢关注。</p> <p>4. 公司高管收入那么高，远超同行业水平，对于公司股价这么下跌，，能否为价值投资做表率，回购股份呢？</p> <p>答：感谢投资者的建议，公司将向股东和董事会反馈，如有相关计划，公司将按照信息披露的相关规定严格履行信息披露义务。谢谢关注。</p> <p>5. 公司对提振股价有什么具体措施吗？</p> <p>答：您好！股价影响因素较多，宏观政策、市场变化等很多因素都可能对股价造成影响。公司一如既往地聚焦主业，围绕主业做强做大，严格按照有关规定，及时、准确、全面地做好信息披露工作，加强与市场的沟通，让外界更充分全面地了解公司。谢谢关注。</p>
日期	2022 年 11 月 7 日